⑩ 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭57-92896

(1) Int. Cl.³ H 05 K 3/46

識別記号

庁内整理番号 6465-5F ❸公開 昭和57年(1982)6月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

図内層に導体を有する多層印刷配線板

20特

頭 昭55—169141

20出

額 昭55(1980)12月2日

⑩発 明 者 西川文雄

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 綱島瑛一

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 星野恒司

明 細 き

1. 発明の名称

内層に導体を有する多層印刷配線板 2. 特許請求の範囲

(2) 該接着削が接着性フィルムであって、該第1の印刷配線板に接着し、との接着性フィルムをも含めて穿孔した後、該第2の印刷配線板の導電パターン温と位置合せして貼り合せられていると

とを持力とする特許請求の範囲の第(1)項に記載された内層に導体を有する多屬印制記録版。

(3) 該第2の印刷配線板の導体ペターン層と第1の印刷配線板とを、該第1の印刷配線板の穿孔内に導達ペイントを強布することにより導電的にも接続されていることを持微とする特許請求の範囲の第(1)項に記載された内層に導体を有する多層印刷配線板。

3. 発明の詳細を説明

この発明は、内層に導体を有する多層印制配象 板の改良に関するものであり、より詳細に述べる ならば2次の印刷配線板をその接着面で高い平坦 度で貼り合せた内層に導体を有する多層印刷配線 板に関するものである。

従来、内層に導体を有する多層印刷配線板を製作する場合において、2枚の印刷配線板を貼り合せる技術としては、例えばガラス布基材財脂含度多層印刷記線板等により知られているが、このような多層印刷記線板における内層の導体は網箔導体である。また強器質多層印刷配線板における導

特開昭57-92896(2)

体は準道ペイントで形成されているが、ガラスフ リット成分を含んでいる。

また、多層印刷記録版ではないがフラッシュ回路に使用される印刷記録板においては、 導体のリシッド性を利用して、 基板を加熱 ・加圧して導体を基本のに押し込む方法も存在するが、 この加圧には通常の液層液製造時において使用される圧力よりもかなり高い重の圧力を必要とするので、 量産性が低いという問題もあった。

との発明の目的は、このような問題を解決する

述べる実意例においても、 との商品 立号 5 5 0 + の 専電ペイントを使用した場合を例に採って説明する。

次に、この発明の内層に導体を有する多層印刷 配線板の構成を実施列に基づいて説明する。第1 図は、演員される前における第1の印刷配線板。 と、第2の印刷記録板 b との溝造を示す断面図で ある。図において、1は紙フェノール基板であっ て、この表面には周知の方法によって調洛導体2 が、さらには穿孔るが形成されている。また、と の発明に係る第2の印刷配線板 b は基板 4 である 紙茎材フェノール樹脂の厚さ 0.8 皿のものに、 250メッシュのテトロン(登録信憑) スクリー ンを装填した印刷波によって前述の導電ペイント を所定ペターンに印刷することにより導電ペター ン菌5を形成する。印制直汲の厚さが20ミクロ ンとなった導道ペターン番5は溶剤を常温にて、 60分揮発させて17.5ミクロンの厚さとし、樹 脂と金属労の泥状体が残される。この泥状体の導 電ペターン層を全160℃30分で、基液4と共 ために、貼り合せた後に内層媒体を形成する媒体を有する印刷配線板(以下第2の印刷配線板と記す)における内層導体の導電パターン層を、材料として、財産・盈利、金層粉末から成る、ガラス質を含まない導電ペイント材料で形成した多層印刷記線板を提供することである。

に加熱すると、 1 0 mΩ/ロ の抵抗値、 厚さ 1 5 ミ クロンの導体が得られる。 この導体は、 樹脂と金 腐粉との複合体であり、リンッド女性能となる。

次に、基版1に泥状体の海電ペターン層5が形 成された、第2の印刷配線板とされるものを第2 図に示されたように加圧ローラ6,6'を通して、 導選ペターン層5の厚さを10 μm以下とする。こ のようにして、導電ペターン層の厚みが10 mm以 下にされた第2の印刷配線板bと、前述の第1の 印刷記線板。とを第3図に示すように、例えばニ ッカン工業社の商品番号 SAF - 4 0 等の、厚さ 10 um の接着性フィルム?を介在させて加熱圧着 する。との場合、第1の印刷配表板 a の展面に接 着性フィルムを接着して一体化し、その欲この一 体化されたものに穿孔3を形成し、この穿孔と第 2 の印刷配換版の導体パターン借うとを位置決め して、両印到記線板を加圧、加熱して貼り合せる。 そして、この穿孔3に印刷等によって、煮4 辺に 示すように導進ペイント8を塗布することにより 第1の印刷配線版と第2の印刷記線版とを導電的

特開昭57-92896(3)

接送して、内量に球体を有する多層印刷配浸板に 構成される。この実施例では、接着剤7としてフィルム状のものを使用したが、液状の場合には塗布すればよい。

とのようにして溝成された内がに導体を有する多層印刷配線板は、その貼り合せ面に空間などがなく、安定した滚滑性を示した。次に、との発明に張る多層印測配線板の外の具体例を示す。この別の場合には、接着剤として日本合成化工の商品番号R-465を使用し、100g/cm²の荷重の下、150℃60分間の漂準的な無処理を行なった。そして、導体温ので調体の影響を利力を開発を発生して、第1の印刷配線板と第2の印刷配線板との接着剤をに生じる空間の面積の割合を調らべた。

接带削紧	に発剤部の生	接着剤屋に発剤部の生じる面積の割合	
		が休ペイント母さ (ミクロン)	沿河部の割合(を)
沒 米	斑	15~18	11~378
本発明法	・回通し	1 - 1 3	5~1.1%
ローラ単徳 1 0m、ローラ	2回通し	6 ~ 1	.: 45
(山ペイントの圧縮を行なら)	3回海し	5~6	C &

なか、貼り合せの祭、第1の印刻配景板に穿孔 しておいても波音には異常がなかった。

以上、説明したように、この発明の内層に導体を育する多層印刷記憶版においては、第2の中間ではりが設立れた記述、第1では、またで、第1では、またで、第1の印刷記録をとの間ができる。といのでは、安定な接合を簡単なで得ることをできる。ならに第2の配頭である。できていた。といるでき、「大きのである。」というでき、「大きのできる。」というでき、「大きのできる。」というでき、「大きのでき、「大きのできる。」というに、「大きのできる。」というに、「大きのできる。」というに、「大きのできる。」というに、「大きのできる。」というに、「大きのできる。」というに、「大きのできる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、この発明の内層に導体を有する多層 印刷記憶版を考成する第1の印刷記念板と、第2 の印刷記憶板の清遣を示すための新面図、第2図 は、第2の印刷記憶版の清電パクーン音の注塞工 程を示す図、第3図は、第1の印刷記憶成と、第 2図に示された工程を垂た第2の印刷記慮版をを 接着制を介して加熱圧着された後の状理を示すが 面図、第4図は、第3図に示された印刷記録板の 穿孔に導電ペイントを印刷して、内層に導体を有 する印刷配像板に完成されたものを示す断面図で ある。

* ※ 第1 の印刷配線液、b … 第2 の印刷配像板、
1 … 差板、2 … 調箔導体、3 … 穿孔、4 … 紙フェノール基板、5 … 母電ペターン層、6 . 6 … ローラ、7 … 接着剤、8 … 導盆ペイント。

